This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

15

Translation of Relevant Part of Published Unexamined Japanese Patent Application (KOKAI) Hei 7-230615

Page 3, [0017], [0018]

[0017]

A first method for forming a protection film on the difference 5 in level generated in the thin film magnetic head is as follows. As shown in Fig. 4, a silicon oxide film 4 and a carbon film 3 are formed by sputtering over the entire surface including the flying surface 6 of the slider 1 and the surface 7 of the head element located closer to the flying surface. Next, a desired shape of the flying surface of the slider is formed through machine processing or ion milling, and the flying surface 6 is then lapped under appropriate load so as to remove only a portion of each of the films 4 and 3 located on the flying surface 6. As a result, as shown in Fig. 1, the rest of the films 4 and 3 remains on the surface 7 of the head element.

[0018]

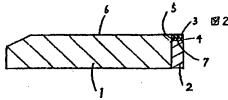
A second method is as follows. Prior to forming a desired shape of the flying surface of the slider through machine processing or ion milling, as shown in Fig. 5, a photosensitive organic film 9 is formed over the entire surface including the flying surface 6 of the slider 1 and the surface 7 of the head element. A portion of the photosensitive organic film 9 located on the surface 7 of the head element is then exposed and removed. Next, the silicon oxide film 4 and the carbon film 3 are formed by sputtering over the entire surface including the flying surface 6 of the slider 1 and the surface 7 of the head element. The rest of the photosensitive organic film 9 is dissolved with a solvent to remove the portion of each of the films 4 and 3 on the flying surface. Thus, the protection film remains only on the surface 7 of the head element 2. The thickness of each of the films 4 and 3 is controlled by duration of sputtering.

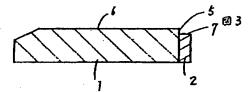
[図1] FIG. |

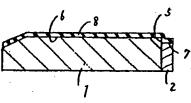
[図2] FIG.2

[図3] FIG. 3

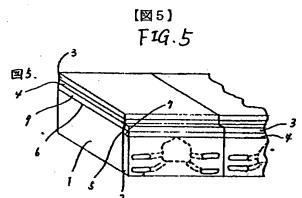








[図4] FIG.4 図4、



(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平7-230615

(43)公開日 平成7年(1995)8月29日

				_		
/E1	ı,	In:		\sim	1 6	•
(5)		111	ι.	·	1.	

識別記号 庁内整理番号 I F

技術表示箇所

5/60 G 1 1 B

B 7811-5D

21/21

101 K 8224-5D

// G11B 5/31 H 8935 - 5 D

審査請求 未請求 請求項の数4

OL

(全4頁)

(21)出願番号

特願平6-20877

(22)出願日

平成6年(1994)2月18日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 宮澤 嘉彦

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会 社日立製作所ストレージシステム事業部内

(72)発明者 前田 直起

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会

社日立製作所ストレージシステム事業部内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】薄膜磁気ヘッド

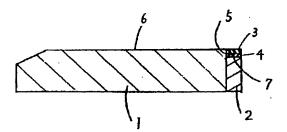
(57) 【要約】

【目的】ヘッド素子を搭載した薄膜磁気ヘッドにおい て、浮上量変動に対して磁気ディスクと摺動する頻度を 低減するとともに、熱によるノイズを防止し、かつヘッ ド素子と磁気ディスク間の放電を防止することで、髙信 賴性を有する薄膜磁気ヘッドを得る。

【構成】スライダ浮上面のヘッド素子部に生じる加工段 差のみに、酸化シリコン膜やカーボン膜などの保護膜を スパッタリングにより成膜した薄膜磁気ヘッド。

【効果】スライダの浮上マージンを確保できるので、極 低浮上時の浮上量変動に対して磁気ディスクとの摺動頻 度を低減することができる。またCSS時に問題となる 熱によるノイズやヘッド素子と磁気ディスク間の放電を 防止できる。

图 1



【特許請求の範囲】

【請求項1】スライダにヘッド素子を搭載した薄膜磁気ヘッドにおいて、記録媒体面と対向する前記ヘッド素子を含むスライダ浮上面の加工時に、前記スライダとヘッド素子の境界に生じる凹み部に前記スライダ浮上面が平坦になるように絶縁膜を設けたことを特徴とする薄膜磁気のッド

【請求項2】前記凹み部に酸化シリコン膜を設けたこと を特徴とする請求項1記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項3】前記凹み部にカーボン膜を設けたことを特 10 徴とする請求項1記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項4】前記凹み部に酸化シリコン膜とカーボン膜 を積層したことを特徴とする請求項1記載の薄膜磁気へッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ワークステイションやコンピュータなどの外部記憶装置として用いられる磁気記録装置の主要部品である磁気ヘッドに係るもので、特に高記録密度を達成するための磁気抵抗効果を利用した 20 MRヘッド素子を搭載した薄膜磁気ヘッドに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の薄膜磁気ヘッドは基板上に記録/ 再生素子(以下ヘッド素子という)を形成し、これを機 械加工により記録媒体対向面を研磨することによりヘッ ド素子を露出させる。磁気ディスク装置では、装置の起 動時または停止時にCSS(コンタクト・スタート・ス トップ)して、この露出したヘッド素子とスライダの浮 上面が磁気ディスクと摺動する。CSSによるスライダ と磁気ディスクの摺動により発生する摩耗粉は、スライ 30 ダの安定的な浮上を妨げデータ破壊を起こすディスク・ クラッシュの原因となる。

【0003】このCSSによるスライダと磁気ディスク の摺動による摩耗を少くしディスク・クラッシュを防止 するためにスライダ浮上面に保護膜を設けるものが提案 されている。図3は従来のスライダの浮上面に保護膜を 有する薄膜磁気ヘッドの断面図である。スライダ1の材 質としてAl₂O₃·TiC (アルミナ・チタンカーバイト)、 ヘッド素子部2の材質としてAl₂O₃(酸化アルミニウム) を用いた場合、材質の硬度の差により両者の境に5~1 5 nmの加工段差5が生じるが、保護膜8はスライダ1の浮 上面6とその延長線上のヘッド素子部の浮上面側7の両方 の上に形成されている。耐摺動性を向上させるための保 **護膜の材質として、ダイヤモンド薄膜、酸化セシウム、** フッ化マグネシウムなどがある。これに関するものとし ては、特開昭60-193112号、特開昭63-58 613号、特開昭63-222314号、特開平4-1 82916号、特開平5-41051号などが挙げられ る。

【0004】一方、高記録密度を達成するために磁気抵 50

抗効果を利用したMRへッド素子を搭載したスライダの製造が進められており、MRへッド素子を製造プロセス中などの腐食から防止し耐摺動性を向上するために浮上面側へッド素子部を含むスライダ浮上面に保護膜を設けるものが提案されている。MRへッド素子を製造プロセス中などの腐食から防止し耐摺動性を向上させるための保護膜としては、アモルファス・シリコンやアモルファス・カーボンからなる少なくとも2層、または3層からなる保護膜が提案されている。これに関するものとして

は、特開平4-276367号、特開平4-36421

[0005]

7号などが挙げられる。

【発明が解決しようとする課題】近年、高磁気記録密度 を達成するためにスライダのギャップ浮上量は100mm 以下になってきており、今後もスライダの浮上量はます ます狭小化すると考えられる。そのため浮上面側ヘッド 素子部を含むスライダ浮上面に5~50mの保護膜を設 けると、ギャップ浮上量はスライダ浮上量に保護膜5~ 50nmの厚みに相当する量だけ浮上量が大きくなること になる。同一のギャップ浮上量の浮上面側ヘッド素子部 を含むスライダ浮上面に保護膜を設けたスライダと保護 膜を設けていないスライダを比べた場合、浮上面側ヘッ ド素子部を含むスライダ浮上面に保護膜を設けたスライ ダは保護膜を設けていないスライダよりもシーク時の浮 上低下などの浮上量変動に対して磁気ディスクと摺動し やすい等の欠点がある。本発明の第一の目的は、薄膜磁 気ヘッドと磁気ディスクの間の浮上マージンを確保し、 極低浮上時に浮上量変動に対して磁気ディスクとの摺動 頻度を低減することである。

【0006】また、磁気抵抗効果を利用したMRヘッド素子を搭載した薄膜磁気ヘッドは、MRヘッド素子に電圧を印加しているため、薄膜磁気ヘッドと磁気ディスクの間に2V以上の電位差があると、MRヘッド素子と磁気ディスクの間で放電を起こしMRヘッド素子が破壊されるという問題がある。

【0007】さらに、磁気抵抗効果を利用したMRへッド素子を搭載した薄膜磁気ヘッドは、CSSによる摩擦熱やスライダとディスクとの間に塵埃が介在することによって生じる熱が磁気抵抗を変化させ再生信号にノイズ40が生じる等の問題がある。

【0008】従って、本発明の第二の目的は、薄膜磁気 ヘッドにおいて、このヘッド素子と磁気ディスクの間で 起こる放電を防止し、あるいはノイズを最小限にするこ とにより、高信頼性を有する薄膜磁気ヘッドを実現する ことである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は第1の目的を達成するため、浮上面側ヘッド素子部を含むスライダ浮上面を研磨により平滑化する際、ヘッド素子部とスライダの硬度の差によりヘッド素子部はスライダよりも5~1

5 nm凹み段差が生じるが、この凹み段差のみに保護膜を 設ける。

【0010】また、第2の目的を達成するために、保護 膜として、酸化シリコン膜或いはカーボン膜を設ける。 [0011]

【作用】スライダ浮上面を研磨により平滑化する際、へ ッド素子部の酸化アルミニウム膜とスライダのアルミナ ・チタンカーバイド膜との硬度の差により生じる加工段 差のみに上記のような膜を形成することにより、従来の スライダのようにスライダ浮上面の全てを保護膜で覆っ 10 てしまうのに比べて浮上量変動などに対して、磁気ディ スクと摺動する頻度を低減できる。

【0012】また、磁気ディスクと対向する浮上面側へ ッド素子部にカーボン等の絶縁抵抗の高い膜を成膜する ことにより、ヘッド素子と磁気ディスク間の放電を防止 し、ヘッド素子と磁気ディスクが破壊されることを防 <~。

【0013】さらに、CSSによる摩擦熱やスライダと ディスクとの間に塵埃が介在することによって熱が生じ るが、ヘッド素子を熱伝導率が小さい材質の膜で覆うこ 20 とによりヘッド素子に熱を伝わりにくくすることがで き、熱によるノイズを防止することができる。熱伝導率 の小さい材質の膜として酸化シリコン膜が考えられる が、酸化シリコン膜は、耐摺動性能を向上させることが 既に知られており、磁気記録装置の信頼性に係わる耐摺 動性は問題がない。

[0014]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて 説明する。

ッドの断面図である。本発明の薄膜磁気ヘッドは、スラ イダ1とヘッド素子部2と浮上面6と加工段差5とこれに積 層した酸化シリコンなどのスパッタ膜4,3から構成され ている。

【0016】図2に示すように、スライダ1の浮上面6を 平滑化するために浮上面6をラップすると、スライダ1の 材質であるAl₂O₃·TiCとヘッド素子部2の浮上面側7の材 質である Al_2O_3 の硬度の差により、両者の境に $5\sim15n$ mの加工段差5が生じる。この加工段差5は、ラップ砥粒 などのラップ条件により任意の高さを設定できる。

【0017】 薄膜磁気ヘッドに生じる加工段差5に保護 膜を形成する第1の方法としては、図4に示すようにス ライダ1の浮上面6とこの延長線上のヘッド素子部の浮上 面側7を含む全面に、酸化シリコン膜4とカーボン膜3を スパッタリングにより成膜する。次に、機械加工または イオンミリングにより任意のスライダ浮上面形状を形成 した後にスライダ1の浮上面6を適切な荷重をかけてラッ プすることにより、スライダ1の浮上面6の膜を除去

し、図1に示すようにヘッド素子部の浮上面側7のみに 成膜した膜を残すことができる。

【0018】また、第2の方法としては、機械加工また はイオンミリングにより任意のスライダ浮上面形状を形 成する前に、図5に示すようにスライダ1の浮上面6とこ の延長線上のヘッド素子部の浮上面側7を含む全面に感 光性有機膜9を形成し、ヘッド素子部の浮上面側7のみを 感光させて感光性有機膜9を取り除く。次に、スライダ1 の浮上面6とこの延長線上のヘッド素子部の浮上面側7を 含む全面に酸化シリコン膜4とカーボン膜3をスパッタリ ングにより成膜する。そして、残りの感光性有機膜9を 溶剤で溶かして浮上面のスパッタ膜を取り除き浮上面側 のヘッド素子部2のみに保護膜が形成される。このとき の、成膜する酸化シリコン膜4とカーボン膜3の膜厚はス パッタリングの時間により制御する。

【0019】また、浮上面側の素子部に付けた保護膜は スライダ浮上面と同じ高さにすべきであり、スライダ浮 上面よりも凸になることはない。

【0020】以上の実施例では、ヘッド素子部2に酸化 シリコン膜4とカーボン膜3を積層した例であるが、目的 に応じていずれかの膜を1層としてもよい。

[0021]

【発明の効果】本発明によれば、ヘッド素子を搭載した 薄膜磁気ヘッドにおいて、浮上面全体を保護膜で覆った 従来のスライダに比べギャップ浮上量を同一にしたと き、本発明によるスライダのほうが浮上量変動に関して 有利である。また、ヘッド素子部を保護膜で覆うことに より磁気ディスクとの間の放電を防止し、薄膜磁気ヘッ ドと磁気ディスクの破壊を防ぐことが可能である。さら 【0015】図1は本発明の一実施例による薄膜磁気へ 30 に、薄膜磁気ヘッドのCSS時に問題となる熱によるノ イズを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である薄膜磁気ヘッドの断面

【図2】本発明の一実施例における保護膜を成膜する前 の薄膜ヘッドの断面図。

【図3】従来の薄膜ヘッドの断面図。

【図4】本発明の一実施例による薄膜ヘッドのヘッド素 子部に保護膜を形成する方法を説明するための図。

【図5】本発明の一実施例による薄膜ヘッドのヘッド素 40 子部に保護膜を形成する方法を説明するための図。

【符号の説明】

1…スライダ 2…素子部 3…カーボン膜 4…酸化 シリコン

5…加工段差 6…浮上面 7…素子部の浮上面側 8 …保護膜

9 …感光性有機膜

